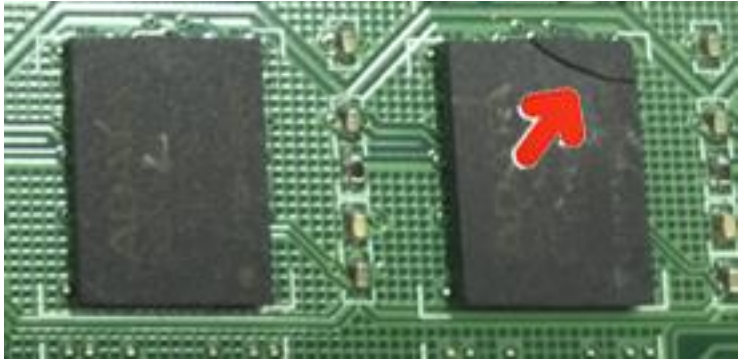
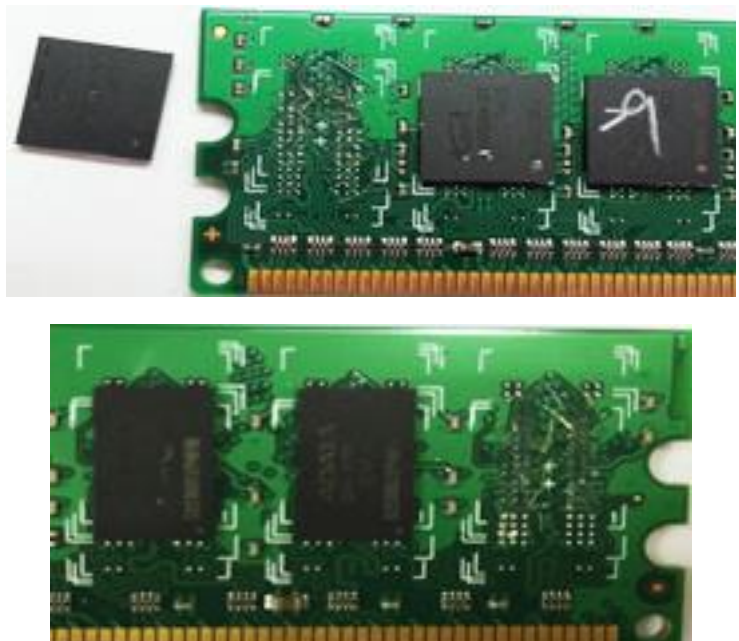

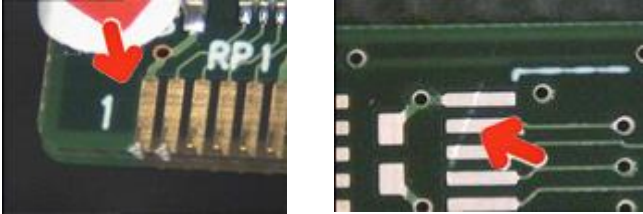
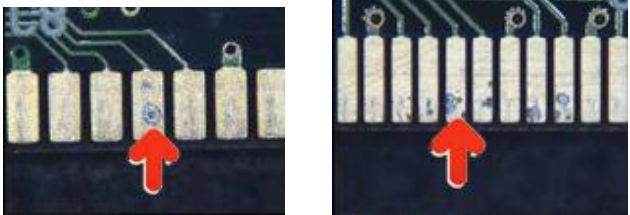
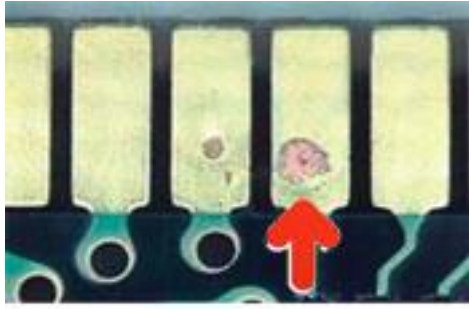





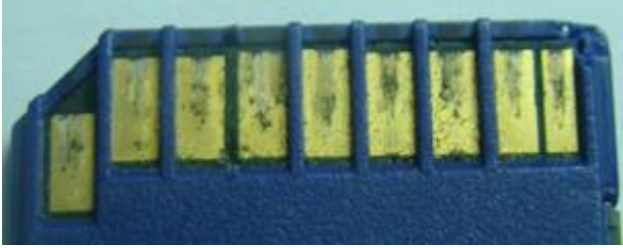

DRAM 모듈	
설명	그림
<p>의도하지 않은 사용으로 인한 손상: 정상적이지 않은 라벨. (손상되거나 분명하지 않은 바코드 라벨. 라벨 모서리가 접혔거나 찢긴 경우).</p>	
<p>ADATA 보증 스티커 부재</p>	
<p>기울어진 라벨</p>	
<p>커패시터 누락</p>	

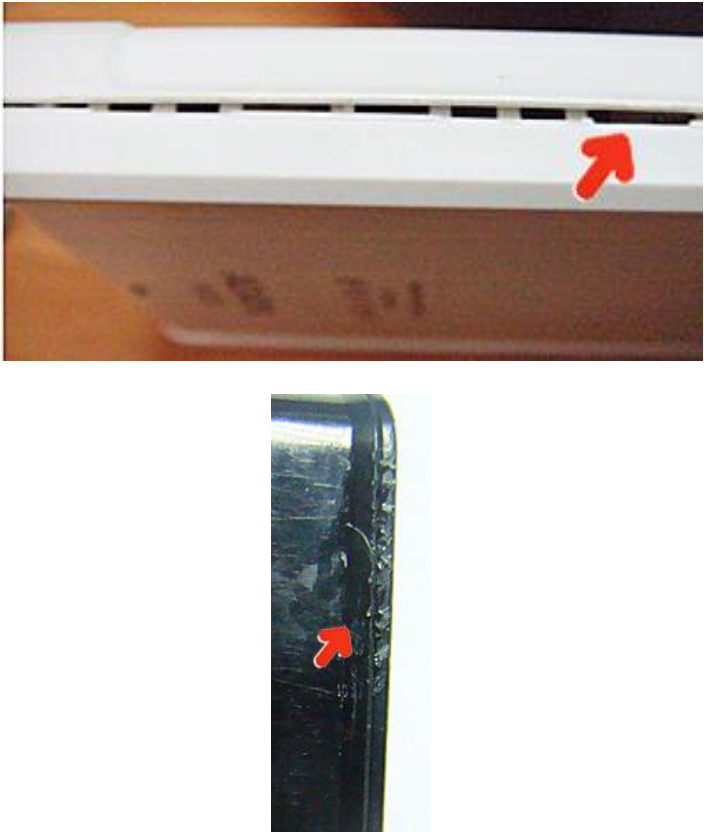
<p>부품 파손</p>	
<p>부품 제거.</p>	
<p>보드 가장자리 갈라짐</p>	
<p>PCB 보드에 가해진 손상.</p>	
<p>제품 사양을 벗어나는 습도 또는 환경에의 노출로 인한 커넥터 부식.</p>	

<p>커넥터 노출.</p>	
<p>커넥터 연소(때때로 PCB 과열 동반).</p>	
<p>커넥터 깊은 긁힘</p>	
<p>커넥터 긁힘 / 부식</p>	

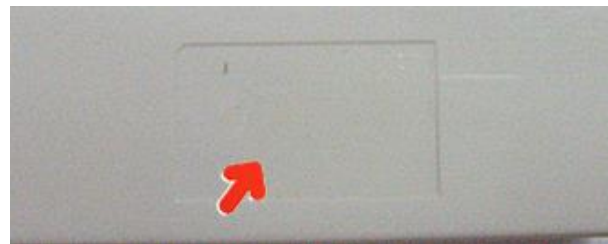
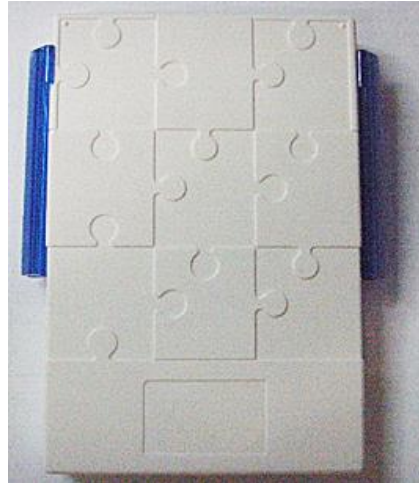
<p>메모리 카드</p>	
<p>설명</p>	<p>그림</p>
<p>위조 제품: ADATA 에서 사용되지 않는 마킹 방식.</p>	

<p>위조 제품: ADATA 에서 사용되지 않는 레이저 식각 방식.</p>	
<p>의도하지 않은 사용으로 인한 손상: 구부러짐 또는 파손</p>	
<p>의도하지 않은 사용으로 인한 손상: 미세 파손.</p>	
<p>의도하지 않은 사용으로 인한 손상: 심각한 케이싱 마모, 부품 노출.</p>	
<p>의도하지 않은 사용으로 인한 손상: 커넥터 마모 / 산화.</p>	
<p>의도하지 않은 사용으로 인한 손상: 쓰기 잠금 래치 분실.</p>	

<p>의도하지 않은 사용으로 인한 손상: 전도체 / 리드 펜스 손상.</p>	
<p>비상업적 아이템: "샘플" 라벨이 붙은 아이템.</p>	

<p>외장 스토리지</p>	
<p>설명</p>	<p>그림</p>
<p>의도하지 않은 사용으로 인한 손상: 제품의 필수 기능에는 영향을 미치지 않는 손상을 포함하되 이에 제한되지 않는 제품의 외관 손상.</p>	

의도하지 않은
사용으로 인한 손상:
제품 사용 과정에서
라벨의 제거, 마모,
접촉으로 인한 손상
또는 라벨 손상.

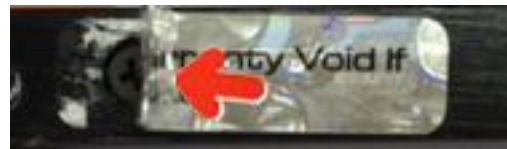


SSD

설명

그림

취급 주의(Fragile)
스티커 손상
(나사 구멍 취급 주의
스티커 손상, 뒤틀림
또는 찢어짐)



외관 이상
(SSD 인클로저의
비정상적인 외관)





SSD 교환 부품
(mSATA 제품 부품의
비정상적 이탈)



커넥터 이상
(커넥터 파손 / 핀의
비정상적인 구부러짐
파손)

